

IV1Q12017BDG- 1200V 17mΩ SiC MOSFET 芯片

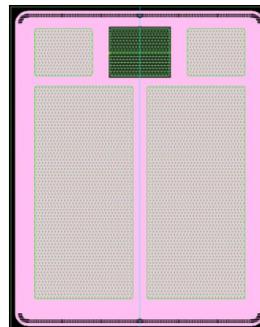
特点

- 高压、低导通电阻
- 高速、寄生电容小
- 高工作结温
- 快速恢复体二极管

应用

- 光伏逆变器
- 电机驱动
- 高压 DC/DC 变换器
- 开关电源

芯片外观



产品代码	芯片面积
IV1Q12017BDG	5000×6315um ²

最大额定值 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	典型值	单位	测试条件	备注
V _{DS}	漏源电压	1200	V	V _{GS} =0V, I _D =100μA	
V _{GSmax} (DC)	最大直流栅源电压	-5 to 22	V	静态 (DC)	
V _{GSmax} (Spike)	最大尖峰栅源电压	-10 to 25	V	<1%占空比, 脉冲宽度 <200ns	
V _{GSon}	推荐使用的开通栅源电压	20±0.5	V		
V _{GSoff}	推荐使用的关断栅源电压	-3.5 to -2	V		
I _D	最大漏源电流	111	A	V _{GS} =20V, T _C =25°C	图 21
		80	A	V _{GS} =20V, T _C =100°C	
I _{DM}	最大脉冲漏源电流	277	A	根据器件安全工作区确定	图 24
P _{TOT}	最大耗散功率	503	W	T _C =25°C	图 22
T _{stg}	存储温度范围	-55 to 175	°C		
T _J	工作结温范围	-55 to 175	°C		
T _L	焊接温度	260	°C	引线处波峰焊接, 距外壳 1.6 毫米, 持续不超过 10 秒	

备注: 假设热阻 R_{θ(j-c)}<0.298°C/W

电学特性 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
I _{DSS}	关断时的漏极漏电流		5	100	μA	V _{DS} =1200V, V _{GS} =0V	
I _{GSS}	栅极漏电流			±100	nA	V _{DS} =0V, V _{GS} =-5~20V	
V _{TH}	阈值电压	1.8	3.2	5	V	V _{GS} =V _{DS} , I _D =18mA	图 8, 9
			2.4			V _{GS} =V _{DS} , I _D =18mA @ T _c =175°C	
R _{ON}	导通电阻		17	21	mΩ	V _{GS} =20V, I _D =60A @T _J =25°C	图 4, 5, 6, 7
			31.4		mΩ	V _{GS} =20V, I _D =60A @T _J =175°C	
C _{iss}	输入电容		6130		pF	V _{DS} =800V, V _{GS} =0V, f=100kHz, V _{AC} =25mV	图 16
C _{oss}	输出电容		252		pF		
C _{rss}	反向传输电容		15.6		pF		
E _{oss}	输出电容存储能量		107		μJ		图 17
Q _g	栅极总电荷		280		nC	V _{DS} =800V, I _D =60A, V _{GS} =-5 to 20V	图 18
Q _{gs}	栅源电荷		96		nC		
Q _{gd}	栅漏电荷		76		nC		
R _g	栅极输入电阻		1.33		Ω	f=1MHz	
E _{ON}	导通能量		1307		μJ	V _{DS} =800V, I _D =60A, V _{GS} =-2 to 20V, R _{G(ext)} =2.7Ω, L=270μH	图 19, 20
E _{OFF}	关断能量		640.3		μJ		
t _{d(on)}	导通延迟时间		35.8		ns		
t _r	上升时间		30.4				
t _{d(off)}	关断延迟时间		63.6				
t _f	下降时间		23.6				

体二极管特性 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
V _{SD}	正向电压		3.5		V	I _{SD} =30A, V _{GS} =0V	图 10, 11, 12
			3.2		V	I _{SD} =30A, V _{GS} =0V, T _J =175°C	
t _{rr}	反向恢复时间		24.6		ns	V _{GS} =-2V/+20V,	
Q _{rr}	反向恢复电荷		396.5		nC	I _{SD} =60A, V _R =800V,	
I _{RRM}	反向恢复峰值电流		28.4		A	R _{G(ext)} =15Ω, di/dt=2000A/us, L=270μH	

注意：所有的数据请参考产品代码为 IV1Q12017T4G 封装器件的数据手册。

典型特征曲线

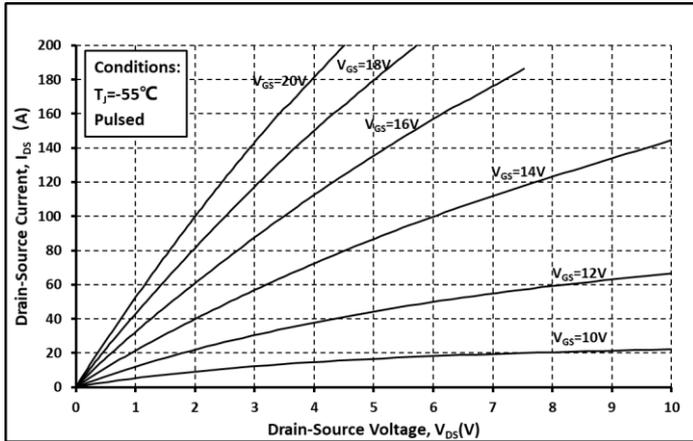


图. 1 输出曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

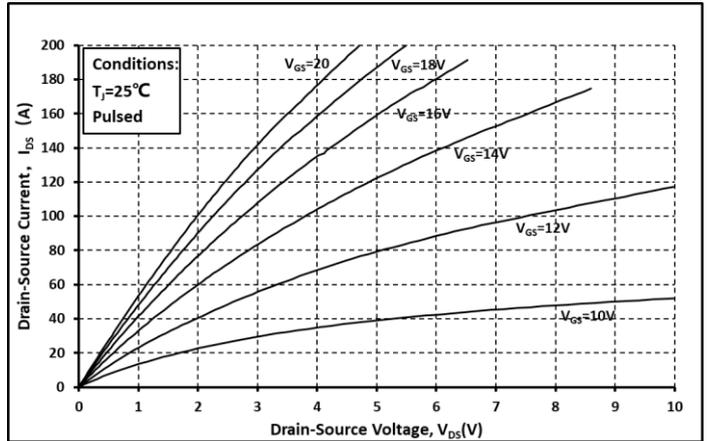


图. 2 输出曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

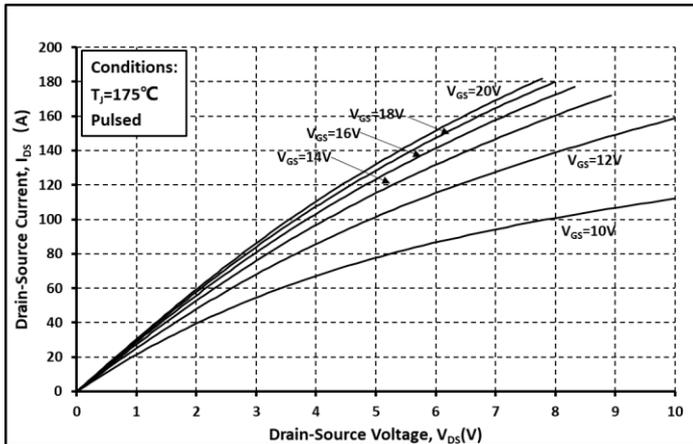


图. 3 输出曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

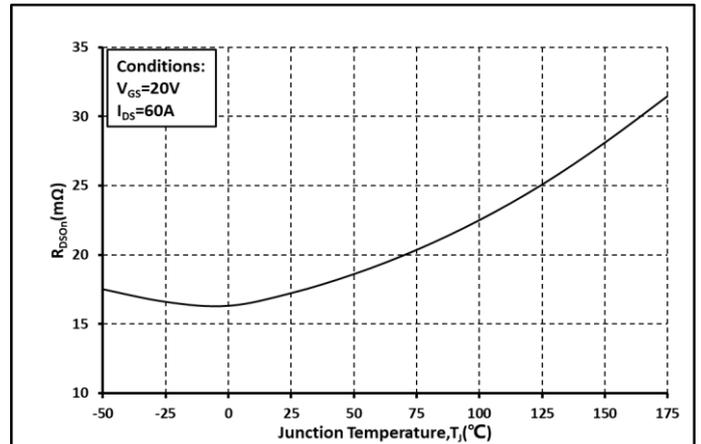


图. 4 R_{on} 和温度关系曲线

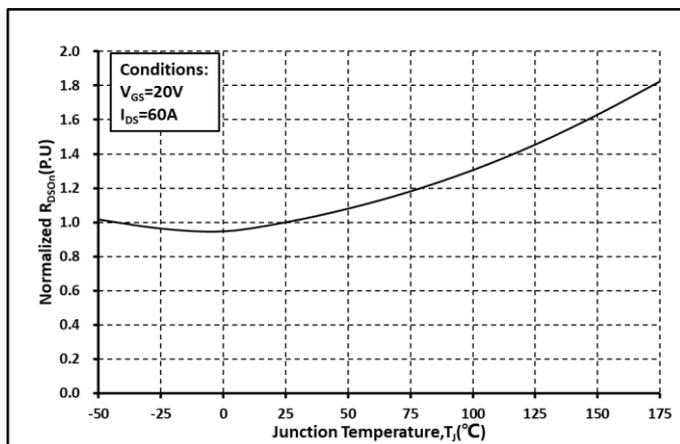


图. 5 归一化的 R_{on} 和温度关系曲线

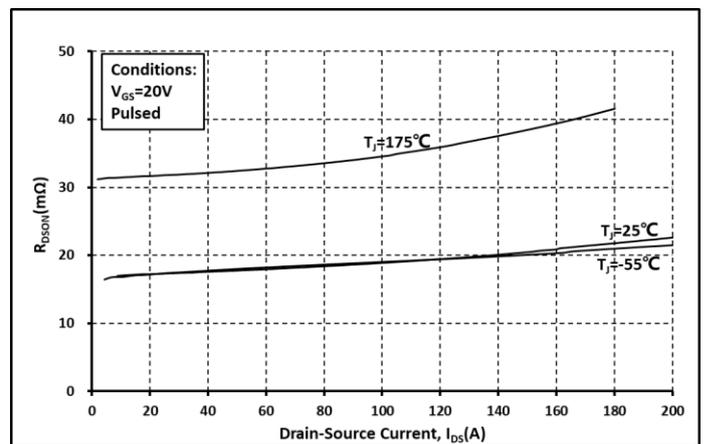


图. 6 各温度下的 R_{on} 和 I_{DS} 关系曲线

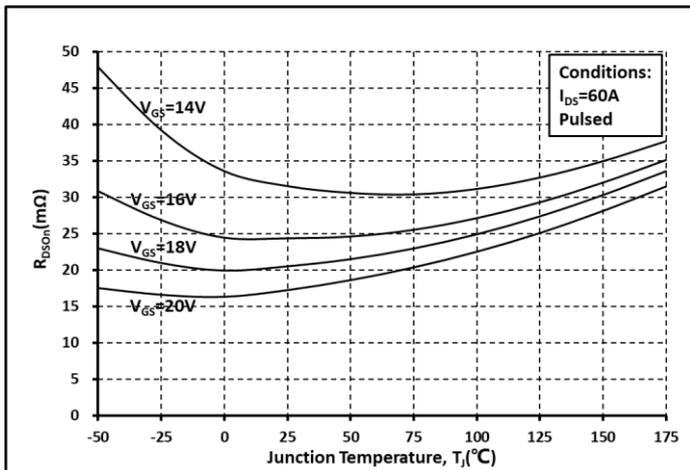


图. 7 各 V_{GS} 下的 R_{on} 和温度关系曲线

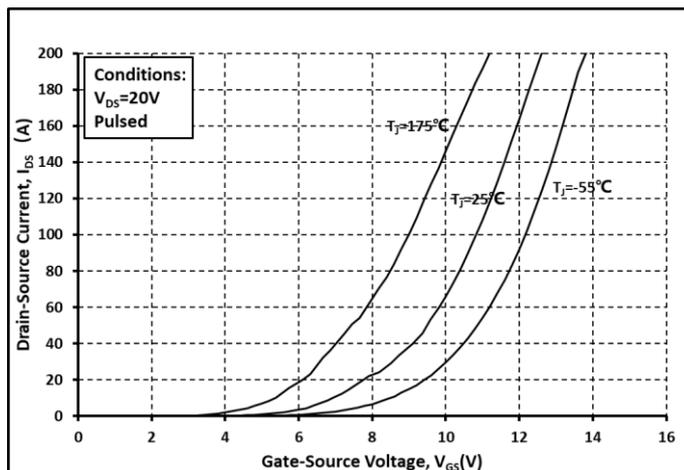


图. 8 各温度下的传输特性曲线

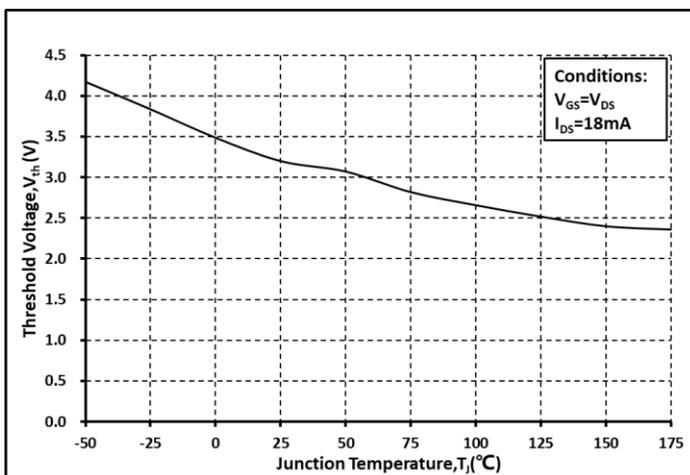


图. 9 阈值电压随温度变化曲线

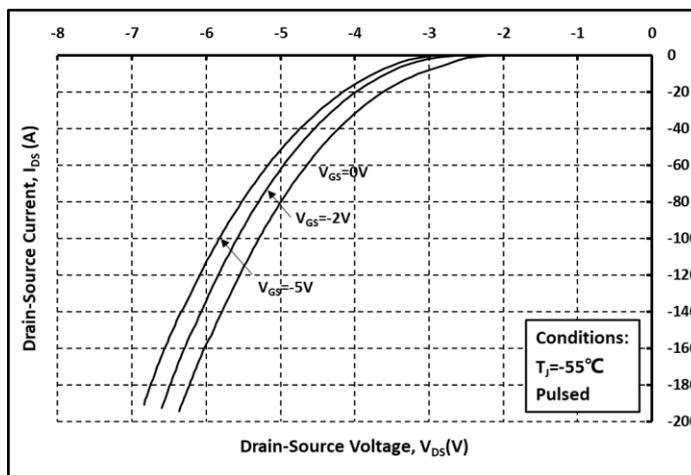


图. 10 体二极管导通曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

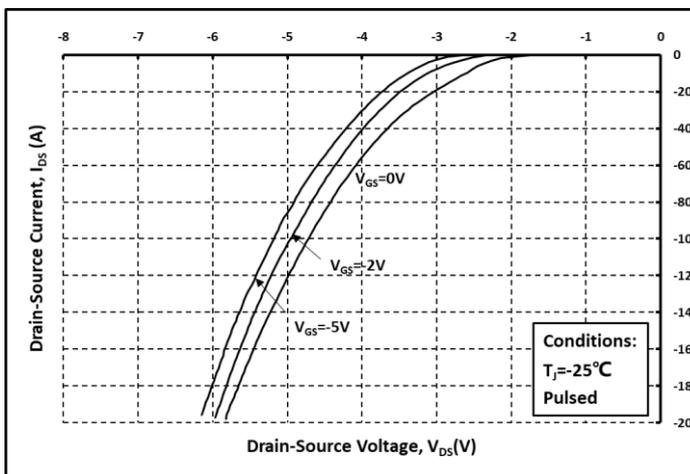


图. 11 体二极管导通曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

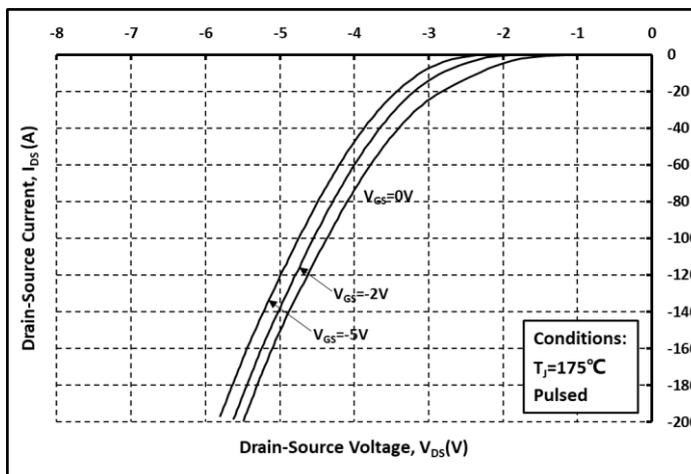


图. 12 体二极管导通曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

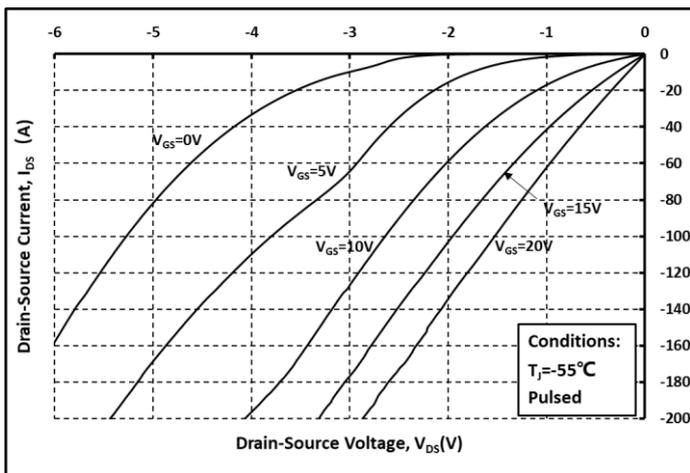


图. 13 第三象限曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

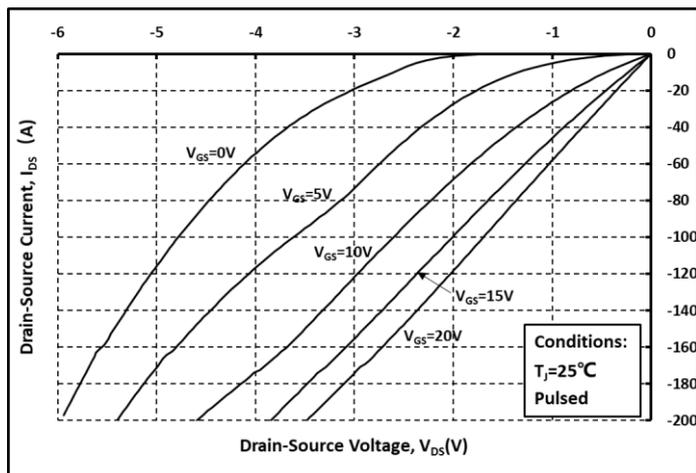


图. 14 第三象限曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

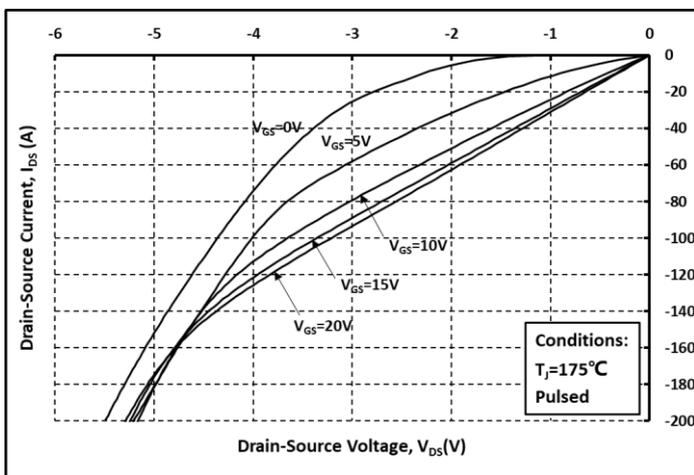


图. 15 第三象限曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

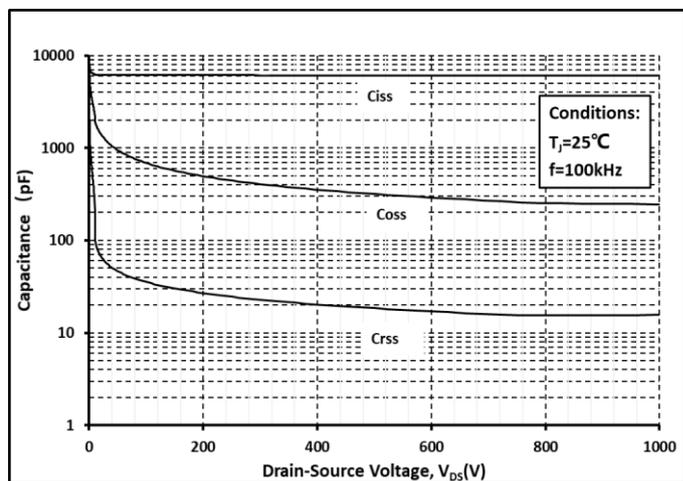


图. 16 各电容和 V_{DS} 关系曲线

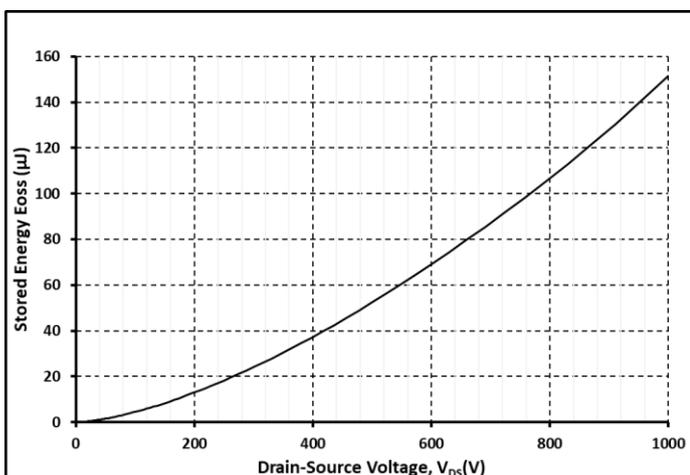


图. 17 输出电容存储能量曲线

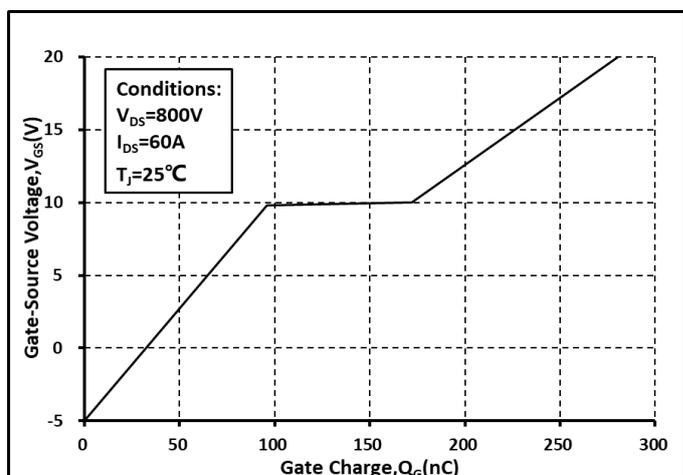


图. 18 栅电荷特征曲线

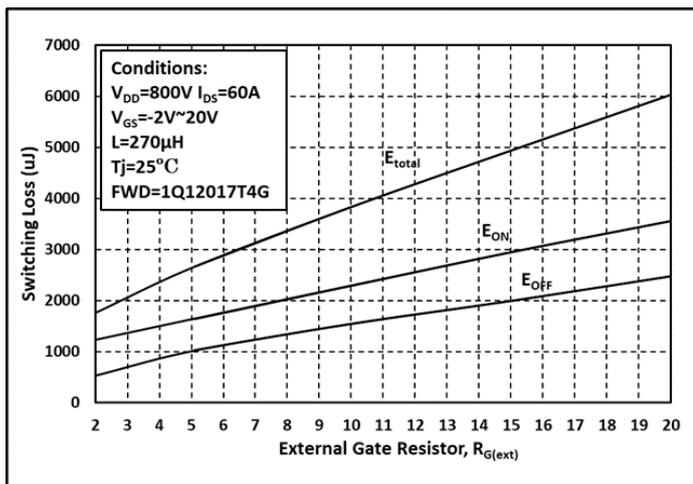


图. 19 开关能量和栅极电阻 $R_{G(ext)}$ 关系曲线

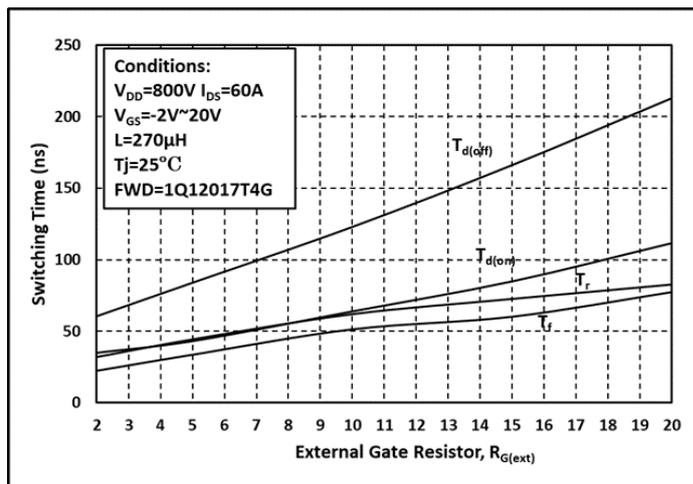


图. 20 开关时间和栅极电阻 $R_{G(ext)}$ 关系曲线

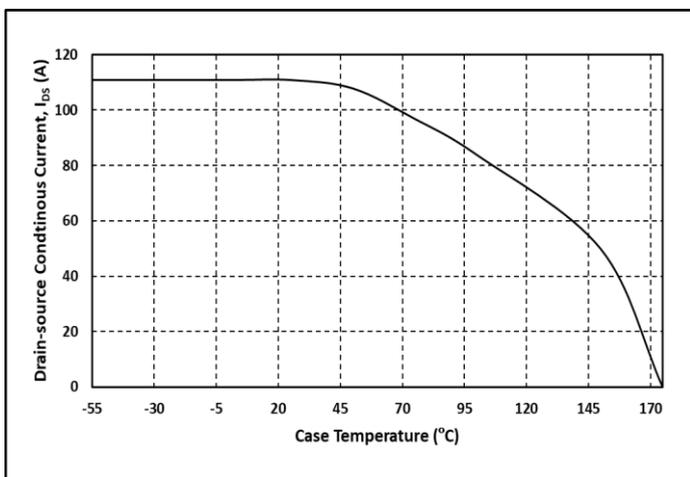


图. 21 漏端电流和温度关系曲线

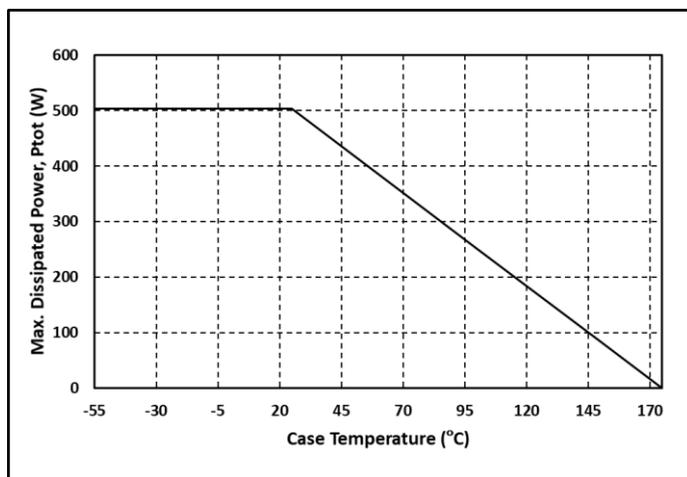


图. 22 最大功耗降额和温度关系曲线

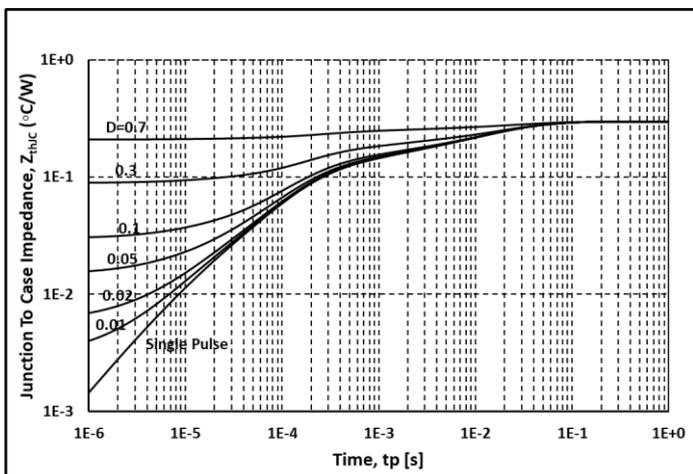


图. 23 热阻曲线

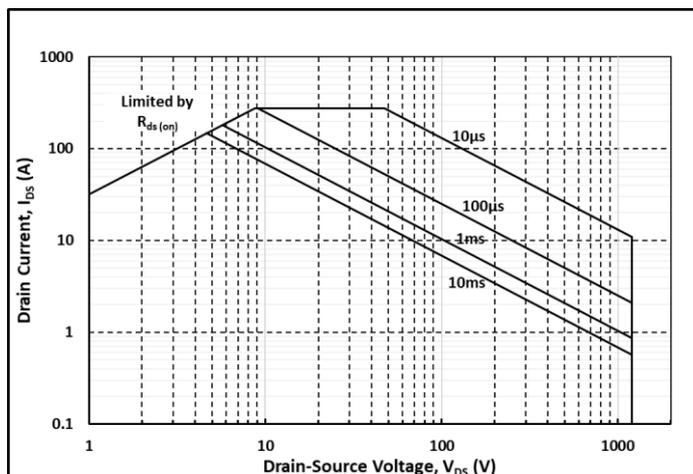
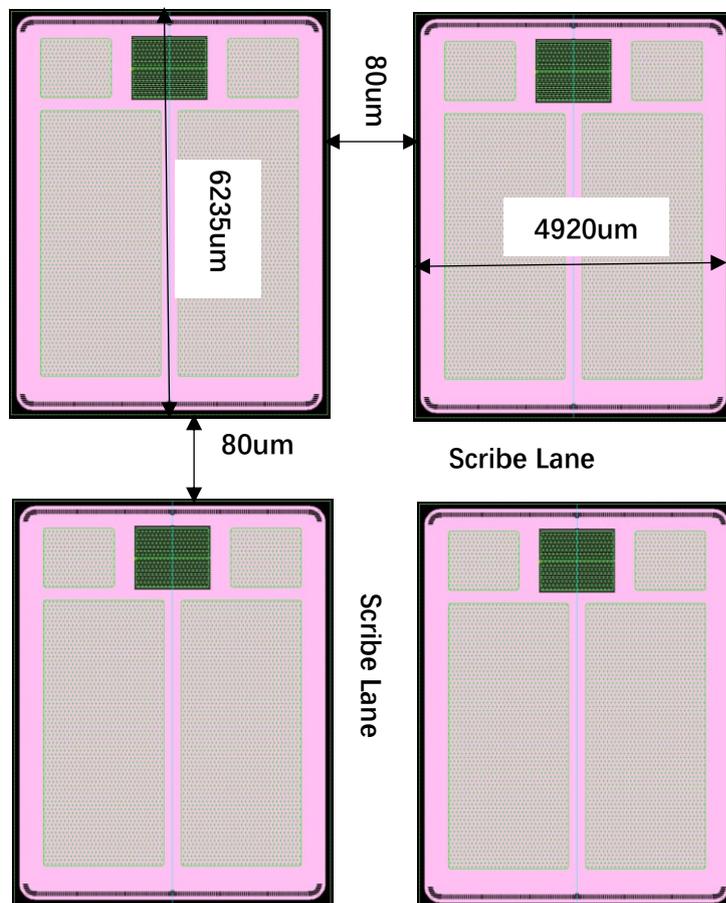


图. 24 安全工作区示意图

机械参数

参数	典型值	单位
芯片尺寸	5000*6315	μm^2
源极焊盘尺寸 (L*W)	4100*1860*2	μm^2
开尔文源极焊盘尺寸 (L*W)	900*1100	μm^2
栅极焊盘尺寸 (L*W)	900*1100	μm^2
厚度	180±10	μm
晶圆尺寸	150	mm
顶层源极金属层 (Al)	4	μm
顶层栅极金属层 (Al)	4	μm
底层漏极金属层 (Ti/Ni/Ag)	0.2/0.2/1	μm
正面保护层 (聚酰亚胺)	5	μm

芯片尺寸



注意

欲了解更多的产品及公司信息，敬请联系 IVCT 公司办公人员或登录公司网站。

Copyright©2021 InventChip Technology Co., Ltd. All rights reserved.

相关链接

<http://www.inventchip.com.cn>



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Inventchip\(瞻芯电子\)](#)